

# 2018-2024年中国高性能集成电路行业 市场监测与投资前景预测报告

## 报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

[www.abaogao.com](http://www.abaogao.com)

## 一、报告报价

《2018-2024年中国高性能集成电路行业市场监测与投资前景预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/qita/J68941J5PN.html>

报告价格：印刷版：RMB 9800 电子版：RMB 9800 印刷版+电子版：RMB 10000

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

报告目录：第一章高性能集成电路的行业界定第一节 高性能集成电路的定义第二节 高性能集成电路的行业发展历程第三节 高性能集成电路的分类第四节 高性能集成电路的特性第五节 高性能集成电路发展的重要意义 第二章 2015-2017年中国高性能集成电路行业发展环境分析第一节 2015-2017年中国经济环境分析一、宏观经济二、工业形势三、消费价格指数分析四、城乡居民收入分析五、全社会固定资产投资和工业投资分析六、进出口总额及增长率分析第二节 2015-2017年中国高性能集成电路的行业政策环境分析一、行业发展相关政策颁布时间二、行业政策影响分析三、相关行业标准分析第三节 2015-2017年中国高性能集成电路的行业技术发展环境分析一、技术发展概况二、技术发展趋势分析第四节 十三五规划相关解读 第三章 2017年中国高性能集成电路发展现状分析第一节 我国高性能集成电路行业发展现状一、国际技术和市场形势分析二、中国本土企业的借鉴经验三、高性能集成电路产业继续突围发展的基本要领第二节 高性能集成电路业：发展模式转型内需拉动回升一、扩内需使行业企稳回升二、产业链上下游重组初现三、高投入和高产出四、国际化发展模式五、周期性运行第三节 中国高性能集成电路行业发展趋势分析一、未来中国高性能集成电路设计产业发展方向二、高性能集成电路封装技术的发展趋势 第四章 2017年中国高性能集成电路行业发展分析第一节 2017年中国高性能集成电路的行业发展态势分析第二节 2017年中国高性能集成电路的行业发展特点分析第三节 2017年中国集成电路市场市场规模达7349.5亿元第四节 2017年中国高性能集成电路的行业市场供需分析一、我国高性能集成电路行业的快速发展与市场供给不足的矛盾依然持续二、未来需求增长国内集成电路加大产能三、供需趋势预测分析 第五章 我国高性能集成电路行业国家发展规划及产业政策第一节 高性能集成电路产业发展规划一、产业规划的目标二、《规划》实施的重点内容三、《规划》面临的形势第二节 国家资源综合利用产业政策分析第三节 国家对高性能集成电路产业的政策一、国发〔2000〕18号文二、国发〔2011〕4号文三、国发〔2011〕4号与国发〔2000〕18号、财税〔2008〕1号文的对比性解读第四节 我国规划将实施的高性能集成电路措施及政策一、落实扩大内需措施二、加大国家投入三、加强策扶持四、完善投融资环境五、支持优势企业并购重组六、进一步开拓国际市场七、强化自主创新能力建设 第六章 高性能集成电路行业技术分析第一节 中国高性能集成电路行业技术发展现状一、高性能集成电路工艺发展现状二、高性能集成电路技术现状三、高性能集成电路行业技术的更新四、技术水平快速提高，技术与产品创新取得显著成果第二节 中国高性能集成电路最新技术动态一、我国集成电路攻关喜获成绩二、我集成电路装备研发获重大突破三、集成电路多项核心技术获突破销售逾百亿四、“集成电路装备专项”带动相关产业增长近千亿元五、中国集成电路制造水平首次达到国际先进水平六、我国集成电路企业努力抢占封测技术高地七、我国高性能数模混合集成电路设计获突破八、松下半导体公司开发出世界

最小集成电路芯片第三节 中国高性能集成电路技术建议及策略一、突破集成电路等核心产业的关键技术二、技术提升助力发展模式转型 第七章 2017年中国高性能集成电路行业重点企业运营财务数据分析第一节 同方股份一、企业概况二、企业财务情况分析三、企业主营业务分析第二节 综艺股份一、企业概况二、企业财务情况分析三、企业主营业务分析第三节 上海贝岭一、企业概况二、企业财务情况分析三、企业主营业务分析第四节 三佳科技一、企业概况二、企业财务情况分析三、企业主营业务分析第五节 通富微电一、企业概况二、企业财务情况分析三、企业主营业务分析第六节 华天科技一、企业概况二、企业财务情况分析三、企业主营业务分析四、企业未来发展的机遇与挑战第七节 长电科技一、企业概况二、企业财务情况分析三、企业主营业务分析 第八章 高性能集成电路行业市场竞争策略分析第一节 行业竞争结构分析一、行业产品竞争结构二、行业企业竞争格局三、行业应用领域竞争格局第二节 高性能集成电路的市场竞争策略分析一、高性能集成电路的市场增长潜力分析二、IP核是我国集成电路设计产业发展重中之重三、中国芯片企业猛生芯片企业数量和质量齐升第三节 高性能集成电路的企业竞争策略分析 第九章 高性能集成电路行业投资分析第一节 2017年高性能集成电路行业投资情况分析一、中国未来五年将向集成电路行业投资250亿美元二、2016、2017年集成电路及相关行业固定资产投资情况三、高性能集成电路行业重点投资方向四、高性能集成电路行业投资新方向第二节 高性能集成电路的投资项目分析一、寸集成电路项目启动投资预算亿元二、华天科技拟募资8.34亿投资三大集成电路项目三、国产极大规模集成电路平坦化材料量产四、国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”2011年项目五、河南省企业投资项目备案情况第三节 2017年高性能集成电路的投资机会分析 第十章 高性能集成电路产业链分析第一节 高性能集成电路行业产业链概况第二节 高性能集成电路上下游行业分析一、上游行业垄断程度高二、下游行业分析第三节 主要原材料供应及价格分析一、高性能集成电路原材料概况二、中国多晶硅供求市场分析三、日本地震意外拉动多晶硅市场价格上涨四、国内高性能集成电路加大产能上下游芯片需求强劲 第十一章 2018-2024年中国高性能集成电路行业发展前景预测分析第一节 高性能集成电路产业发展10年回顾分析一、产业规模不断扩大，三业比重渐趋合理二、技术水平不断提高，知识产权取得突破三、优势企业不断涌现，产业链互动日趋活跃四、海内外人才大量汇聚，产业与资本良性互动五、公共服务成效显著，产业环境日趋完善第二节 高性能集成电路的行业发展前景分析一、金融危机下高性能集成电路的市场的市场前景二、2017年高性能集成电路的市场面临的发展商机三、“十三五”高性能集成电路产业的发展机遇第三节 高性能集成电路未来发展预测分析一、中国高性能集成电路的行业发展规模预测二、2018-2024年中国高性能集成电路的行业发展趋势预测 第十二章 2018-2024年高性能集成电路行业投资风险分析第一节 当前高性能集成电路存在的问题第二节 2018-2024年中国高性能集成电路的行业投资风险分析一、

市场竞争风险二、原材料压力风险分析三、技术风险分析四、政策和体制风险五、投融资风险六、外资进入现状及对未来市场的威胁七、进入退出风险八、信贷建议第三节 专家建议 图表目录

图表 1：2016年12月份及全年主要统计数据 图表 2：中国高性能集成电路行业主要政策措施一览表 图表 3：2006-2017年中国集成电路市场销售额规模及增长率 图表 4：新老十八号文主要政策对比表 图表 5：全球运用纳米技术的集成电路市场预测 图表 6：集成电路的技术发展趋势图 图表 7：同方股份概况 图表 8：2007-2017年同方股份主要财务指标分析 图表 9：2007-2017年同方股份资产与负债表分析 图表 10：2007-2017年同方股份利润构成与盈利能力分析 图表 11：2008-2017年同方股份简要财务指标分析 图表 12：2007-2017年同方股份经营与发展能力分析 图表 13：2017年同方股份主营构成分析 图表 14：综艺股份概况 图表 15：2007-2017年综艺股份主要财务指标分析 图表 16：2007-2017年综艺股份资产与负债表分析 图表 17：2007-2017年综艺股份利润构成与盈利能力分析 图表 18：2008-2017年综艺股份简要财务指标分析 图表 19：2007-2017年综艺股份经营与发展能力分析 图表 20：2017年综艺股份主营构成分析 图表 21：上海贝岭概况 图表 22：2007-2017年上海贝岭主要财务指标分析 图表 23：2007-2017年上海贝岭资产与负债表分析 图表 24：2007-2017年上海贝岭利润构成与盈利能力分析 图表 25：2008-2017年上海贝岭简要财务指标分析 图表 26：2007-2017年上海贝岭经营与发展能力分析 图表 27：2017年上海贝岭主营构成分析 图表 28：三佳科技概况 图表 29：2007-2017年三佳科技主要财务指标分析 图表 30：2007-2017年三佳科技资产与负债表分析 图表 31：2007-2017年三佳科技利润构成与盈利能力分析 图表 32：2008-2017年三佳科技简要财务指标分析 图表 33：2007-2017年三佳科技经营与发展能力分析 图表 34：2017年中期三佳科技主营构成分析 图表 35：通富微电概况 图表 36：2007-2017年通富微电主要财务指标分析 图表 37：2007-2017年通富微电资产与负债表分析 图表 38：2007-2017年通富微电利润构成与盈利能力分析 图表 39：2008-2017年通富微电简要财务指标分析 图表 40：2007-2017年通富微电经营与发展能力分析 图表 41：2017年通富微电主营构成分析 图表 42：华天科技概况 图表 43：2007-2017年华天科技主要财务指标分析 图表 44：2007-2017年华天科技资产与负债表分析 图表 45：2007-2017年华天科技利润构成与盈利能力分析 图表 46：2008-2017年华天科技简要财务指标分析 图表 47：2007-2017年华天科技经营与发展能力分析 图表 48：2017年华天科技主营构成分析 图表 49：长电科技概况 图表 50：2007-2017年长电科技主要财务指标分析 图表 51：2007-2017年长电科技资产与负债表分析 图表 52：2007-2017年长电科技利润构成与盈利能力分析 图表 53：2008-2017年长电科技简要财务指标分析 图表 54：2007-2017年长电科技经营与发展能力分析 图表 55：2017年长电科技主营构成分析 图表 56：2016年中国高性能集成电路市场产品结构图 图表 57：2017年中国高性能集成电路市场产品结构图 图表 58：2017年中国高性能集成电路市场应用结构图 图表 59：2009-2017年集成电路及相关行业完成投资增速对比情况(%) 图表 60：2017年集

成电路及相关行业固定资产投资完成情况图表 61：2017年集成电路及相关行业固定资产投资分省市完成情况图表 62：2010-2017年电子信息产业固定资产投资增长情况图表 63：2017年集成电路及相关行业投资新开工项目分布情况图表 64：2010-2017年集成电路及相关行业完成投资增速对比情况(%)图表 65：2017年集成电路及相关行业固定资产投资分行业完成情况图表 66：2017年集成电路及相关行业固定资产投资分省市完成情况图表 67：高性能集成电路的行业产业链示意图图表 68：2018-2024年中国集成电路市场规模及增长率预测图表 69：集成电路行业各评级因素判断结果略&hellip;&hellip;

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/qita/J68941J5PN.html>